

臻鼎科技集團推動產業健檢與「智慧工廠成熟度評鑑」

提升卓越製造能力 對標半導體產業

面對半導體 PCB 異質整合的趨勢與製程技術快速迭代，臻鼎科技集團全面啟動數位轉型戰略。董事長沈慶芳表示，「數智化是否做好，決定公司未來命運」，推動智慧製造與數位轉型有助於增強競爭優勢與技術領導力，因此臻鼎持續投入先進製程研發與全球產能佈局，打造高度智慧化的生產體系，以滿足客戶的需求。

臻鼎數位轉型由總經理簡禎富領軍，並串聯半導體產業鏈，架構企業核心業務流程。透過推動流程梳理精實整合、AI 賦能與數位決策，來加速組織變革；同時成立智慧工廠規劃處，導入 Dr. Fab 產業健檢與「智慧工廠成熟度評鑑」，落實從單位自評、工廠初評、實地複評到復盤改善的完整機制。

簡禎富指出，「智慧工廠成熟度評鑑模型包括人員、技術、資源及製造四大維度展開具體指標，對標半導體產業國際標準，以建構『車同軌、書同文』的 One ZDT 集團管理體系。」藉由智慧工廠成熟度健檢報告健檢報告，集團能系統化掌握各廠區轉型現狀、精確識別痛點並確立改進方向；各領域專家也能透過實地訪評與標竿學習，促進資源共享與成功經驗複製，全面推進臻鼎集團的智慧升級與數智戰力。

產業健檢與智慧工廠成熟度評鑑由禮鼎半導體廠率先啟動，禮鼎董事長兼總經理李定轉親自率領各部門同仁全程參與實地訪評，並針對初評結果與訪視審查意見進行深入交流。李定轉強調，「這套評鑑機制不僅是打分數，更是集團的數位校正器，將現有工廠進行思想與流程的雙重優化，透過資訊流智能化，讓生產管理從『人治』轉向『智治』，從依賴個人經驗進步到系統化與可複製化，實現營運效率的跨越式提升。」

臻鼎科技集團首次智慧工廠成熟度評鑑與健檢圓滿完成。透過系統化、標準化的復盤和實地訪評，帶動集團各工廠互評互學與共享共創；同時藉由標竿學習最佳實踐（Best Practice）落實 PDCA 改善循環，並結合產學合作研究與供應鏈夥伴資源，致力提升「卓越製造能力」（Manufacturing Excellence），持續強化全球 PCB 產業龍頭的競爭優勢。



▲臻鼎集團總經理簡禎富指出，透過人員、技術、資源及智慧製造四大維度評鑑，建構「One ZDT」管理體系，對標半導體產業國際標準，提升卓越製造能力。



▲禮鼎董事長兼總經理李定轉領導各部門同仁參加「智慧工廠成熟度評鑑」，實現營運效率的跨越式提升。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2024 年連續八年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站: www.zdtco.com。

公司發言人:

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com